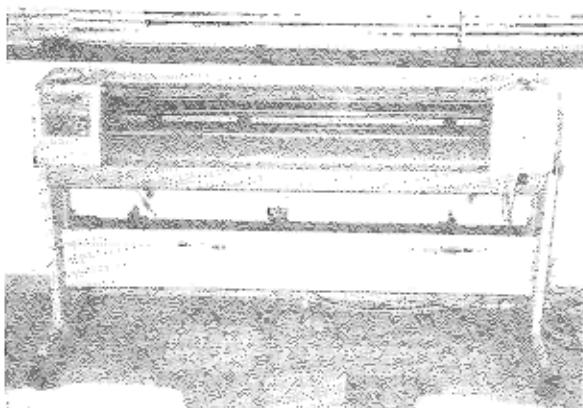


機器紹介

カッティングプロッタ <デザイン研究室>

コンピュータで作成した図形・イラストなどを、コンピュータ制御されたカッターで切り取る機器で、おもにパッケージデザインの比較検討作業で使用します。

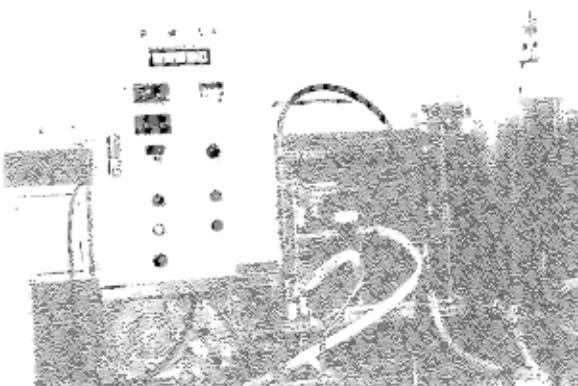
メーカー：武藤工業(株)
仕 様：最大用紙幅：1,100mm
最大ペン圧：450g
入力規格：HP-GL



膜処理試験装置 <化学実験室>

工場からの排水を活性汚泥処理などを併用しながら高度処理するのに使用します。

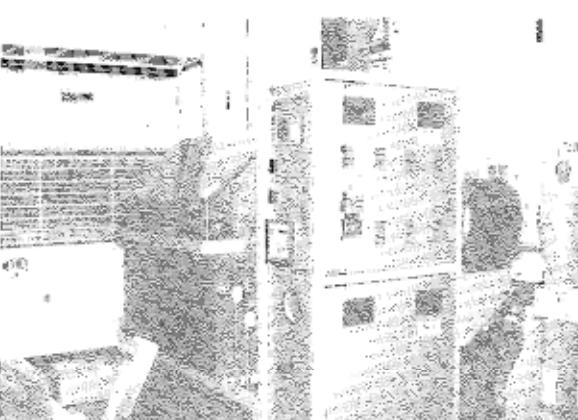
メーカー：日東電工(株)
型 式：RUW-5A(特)
搭載モジュール：
キャビラリー、チューブラー、スパイラル型



塩乾湿複合サイクル試験機 <表面処理研究室Ⅰ>

塩水噴霧試験、乾燥試験、湿潤試験を自動サイクル運転させ、自然暴露と相関性の良い腐食促進試験を行います。

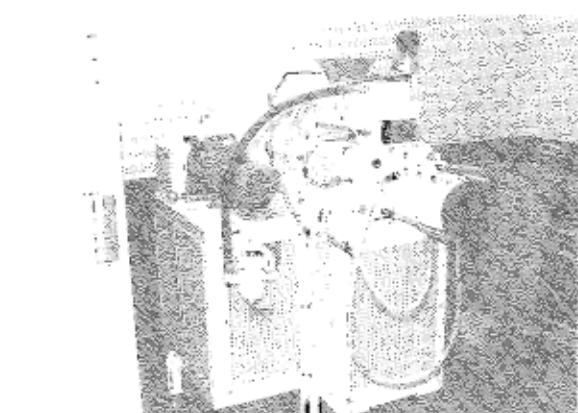
メーカー：スガ試験機(株)
型 式：ISO-3-CYLR
仕 様：噴霧塔方式
試験温度：30～70°C
試験湿度：0～99%RH



試料片押し出し成型機 <鋳込み実験室>

セラミックス原料の試料片を成形するもので、口金を交換すると色々な形状の安定した成形体を作ることができる装置です。

メーカー：本田鉄工(株)
形 式：HDE-3D
仕 様
成形能力：30L/h
真 空 室：独立式
動 力：パック部 0.75kw
：オーガー部 2.20kw
：真空室 0.40kw



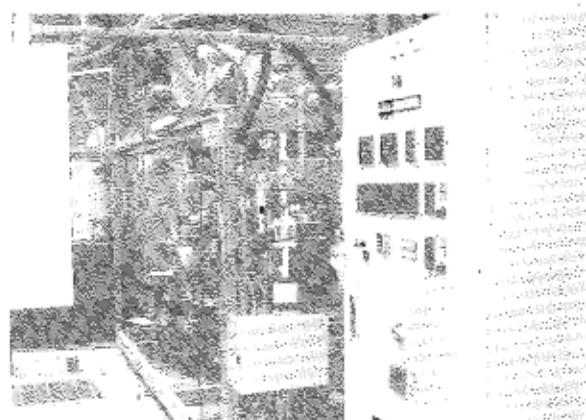
バルーン製造装置 <セラミック加工焼成実験室>

平均粒径20μm以下の微粒シラスバルーンおよびそれらのバルーンに機能性を付与した機能性バルーンを製造します。

メーカー：(株)西中製作所

仕 様：製造能力 600g/h以上

焼成温度 900~1,200°C



エアープラズマ切断機 <溶接試験室>

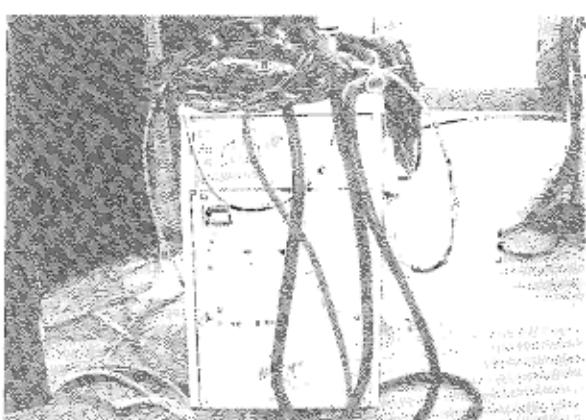
ガス切断機や鋸盤などで加工困難なステンレス材料の切断、加工に使用し、設備利用や技術相談などに用います。

メーカー：(株)ダイヘン

型 式：SUPER PLASMA D-12000

仕 様：最高切断電流：120A

切断可能板厚：60mm (ステンレス)



バンドソー <機械加工実験室>

鋸刃による各種材料の切断に使用し、設備利用や技術相談などに用います。

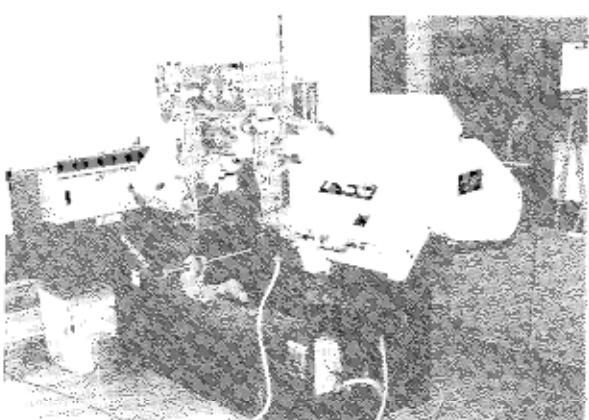
メーカー：(株)ニコテック

型 式：SCP-25SA

仕 様：

切断能力：φ250mm, 300×250mm

鋸刃速度：5速有段



中型自動試料切断機 <金属加工研究室>

金属材料など切断時の温度上昇によって変質しないように冷却しながら切断する装置です。

メーカー：ビューラー社

型 式：アブラシマチック2 卓上型

仕 様：

切 断 方 式：自動送り式切断

切 断 モ ー タ ー：3.7kw

切 断 可 能 最 大 径：75mm (丸棒)

